PAT-NO:

JP402148756A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 02148756 A

TITLE:

PACKAGE FOR INTEGRATED CIRCUIT

PUBN-DATE:

June 7, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SAITO, TAKUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO:

JP63302075

APPL-DATE:

November 29, 1988

INT-CL (IPC): H01L023/00

US-CL-CURRENT: 257/433

ABSTRACT:

PURPOSE: To accurately collate, inspect and record a component at a high speed by dividing the surface of a package to a region stampted with a predetermined pattern and a region not stampted, and reading them by optical means.

CONSTITUTION: 2-4 displays are normally provided on the package of an integrated circuit 1, and can be identified by human eyes. In addition, a bar code 5 is provided to be automatically optically read. The 2-4 displays are included in the code 5, and other information than them is also contained as required. The bar code is formed in combination with black lines having different widths on white paper. Since the package is normally black, it can be used as part of the code. Accordingly, it is not necessary to adhere a label printed with a bar code one by one to the package, but only white pattern may be printed on the surface of the package. Other optical reading type than the bar code may be employed.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-148756

Int. Cl. 5 H 01 L 23/00 識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)6月7日

6412-5F Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

集積回路のパツケージ 69発明の名称

②特 願 昭63-302075

願 昭63(1988)11月29日 22出

藤 ⑫発 明 者 斉

巧 神奈川県鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社コンピ

ユータ製作所内

⑪出 願 人

三 菱 電 機 株 式 会 社 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2番3号

個代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

1. 発明の名称

集積回路のパツケージ

2 特許請求の範囲

パッケージ表面の所定の領域に所定のパターン を 付加した部分とパターンを付加していない部分 を 持ち,両者によつてこの領域に光学的に脱み取 れ る表示を形成した集積回路のパッケージ。

- 1. 発明の詳細な説明
- (産業上の利用分野)

この発明は,楽秋回路のパッケージに関するも のである。

[従来の技術]

第2図は従来の集積回路のパッケージを示すも のであり,凶において,⑴は集積回路,⑵は集積 回路(1)の製造メーカ,(3)は集積回路(1)の機能を表 わす形名。(4)は集積回路(1)の製造ロットを識別す るロット番号である。

集積回路は通常プリント基板に実装されて使用 されるが,英装の前後において,第2凶の⑵~⑷ の 表示内容はいろいろな用途に使われる。例を挙 けると.

- 1. 入荷,受入検査時のロット番号(4)の記録
- 2 組立時の形名(3)の照合,確認
- 3. 組立後の形名(3)の検査

などがある。しかしながら、これらの作業を人手 に 頼り目視で実施することは,不正確であり,且 つ,作業時間も長くなる。また,ロット不良等が 発 生した時,既に実装済みの集積回路(1)について 該 当ロットであるか否かの選別を人手により行な うことは多大な時間を浪費する。

[発明が解決しようとする課題]

従来の集積回路のパッケージは以上のように人 間の視覚にてその情報を識別する形態であるが為、 情報の読取りが困難であつた。また、集積回路が 小さくなるにつれて、これらの表示も小さくなり、 増々読み取りが困難になつてきた。

この発明は、上配のような問題点を解消するた めになされたもので、梭椒的に酰取り可能な表示 を備えた集積回路のパッケージを得ることを目的 とする。

1 , . . .

á 🏯 🔒

[課題を解決するための手段]

この発明に係る無種回路のパッケージは、その 表面の所定の領域に所定のパターンを付加した部 分と付加しない部分をもち、両者によりこの領域 に光学的に銃取り可能な情報を表示したものであ る。

[作用]

この発明における集積回路のパッケージは、パッケージの表面の一部をそのまま利用して情報を 表示する。そして、この表示を光学的読取装置に より機械的に読取ることにより、読み取りの速度 と正確さを増すことができる。

[吳施例]

以下、この発明の一実施例を図について説明する。

第1 図において、(5) は集積回路(1) に付せられたパーコードである。(1)~(4) は第2 図と同一である。 第1 図に示す様に、集積回路(1)のパッケージ表面には(2)~(4) の表示があり従来通り人間の目視に

また、上配実施例では、白と黒のパターンの例を示したが、光学的に競取りが可能なら白と黒に限る必要はなく、他の色でもかまわない。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば集積回路のパッケージの表示を光学的自動脱取り可能としたので、部品の照合、検査、配録等に正確、且つ高速に行なえる効果がある。

4 図面の簡単な説明

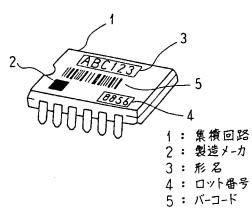
第1図はこの発明の一実施例による集積回路の 外 観図, 第2図は従来の集積回路の外観図を示す。 (1)は集積回路, (2)は製造メーカ, (3)は形名, (4) はロット番号, (5)はパーコード。

代理人 大 岩 増 堆

よる職別が可能である。加えて、パーコード(5)を 用いて光学的自動銃取りが可能となる。パーコード(5)には(2)~(4)の内容を含み、且つそれ以外の情報を組み込むことも可能である。

なお、上記実施例ではパーコード(5)を示したが 光学的文字説収(OCR)などの他の光学説取方 式であつても上記実施例と同様の効果を奏する。

第 1 図



第 2 図

